



FLIR A50/A70

Forschungs- und Entwicklungskit

Die Forschungs- und Entwicklungskits FLIR A50/A70 sind kostengünstige, gebrauchsfertige Lösungen für die Wärmebildanalyse bei Wirksamkeitsnachweis-Elektronikprüfungen und Forschungs- und Entwicklungsanwendungen. Durch die Bereitstellung von Tausenden von Temperaturmesspunkten können Anwender thermisches Rätselraten beenden, die Produktentwicklungszeit verkürzen und die Effizienz und Zuverlässigkeit der Produkte erhöhen. Diese Kits sind die richtige Wahl für Ingenieure und Techniker, die die thermischen Profile ihrer Systeme vollständig verstehen müssen oder belegbare thermische Daten zur Unterstützung kritischer Entscheidungen benötigen. Einfache Anschlüsse und standardmäßige Objektivoptionen mit manuellem Fokus bieten die ultimative Flexibilität für die Anforderungen von Forschung und Entwicklung. Anwender können mit der mitgelieferten Software FLIR Research Studio schnell thermische Daten anzeigen, aufzeichnen, analysieren und weitergeben oder die Vorteile von Industriestandardverbindungen nutzen, um sie bei Bedarf in eigene Softwareanwendungen zu integrieren. Wenn Mobilität erforderlich ist, machen die komprimierten radiometrischen Daten, die über Wi-Fi übertragen werden, das Kabel zwischen Kamera und Arbeitsstation überflüssig.



EFFIZIENZ STEIGERN

Schnelles Erkennen der thermischen Eigenschaften, um Vermutungen zu beseitigen und die Produktentwicklungszeit zu reduzieren

- Präzise Temperaturmessung mit bis zu 307.200 thermischen Messpunkten (640 x 480 Auflösung) und einer Genauigkeit von $\pm 2^\circ\text{C}$
- Unbekannte thermische Anomalien lassen sich mit hochwertigen Infrarotbildern schneller aufdecken
- Einfaches Unterscheiden von Merkmalen und Komponenten mit der eingebauten Videokamera
- Verbessertes Verständnis von Infrarot-Bilddaten mit FLIR MSX®

SCHNELLES ERFASSEN AUSSAGEKRÄFTIGER DATEN

Schnellerer Testbeginn mit begrenzter Anlaufzeit und einfachen, nicht-proprietären Schnittstellen nach Industriestandard

- Streaming vollständiger radiometrischer Bilddaten über Standard-Gigabit-Ethernet- oder Wi-Fi-Verbindungen
- Qualitative und quantitative thermische Analyse mit der mitgelieferten FLIR Research Studio Software
- Schnelles Anzeigen, Aufzeichnen, Analysieren und Weitergeben wichtiger thermischer Daten über mehrere Plattformen und Sprachen hinweg
- Gleichzeitiger Vergleich und Untersuchung von Thermodaten von mehreren angeschlossenen Kameras und aufgezeichneten Datendateien

ROBUST, KOMPAKT UND FLEXIBEL

Zur Erfüllung der Anforderungen von mehreren Anwendungsumgebungen und Installationen

- Sicherer Betrieb in rauen Umgebungen dank robuster M-Style-Steckverbinder und Standard-Schutzart IP66
- Leichte Installation dieser kompakten Kamera mit mehreren Montageoptionen
- Durch die Spannungsversorgung über Ethernet und die mitgelieferte Wi-Fi-Konnektivität werden mehrere Kabel überflüssig
- Übergang vom Design und Testen im Labor zur Prozesssteuerung in der Produktion mit nicht-proprietären GigE Vision- und GenICam-Protokollen sowie SDKs

For more information visit:
www.flir.com/A50-A70-science

Imagery for illustration purposes only. Specifications are subject to change without notice. ©2024 Teledyne FLIR LLC. All rights reserved.
20-0459-INS 12/2024 rev2



FLIR A50/A70

Detektordaten	A50 Forschungs- und Entwicklungskit	A70 Forschungs- und Entwicklungskit	Gigabit Ethernet	A50 Forschungs- und Entwicklungskit	A70 Forschungs- und Entwicklungskit
IR-Auflösung	464 × 348	640 × 480	Ethernet-Bildstreaming	Ja	
Thermische Auflösung (NETD)	35 mK		Ethernet, Steckverbindertyp	M12, 8-polig, X-codiert, Buchse	
Focal Plane Array	Ungekühlter Mikrobolometer		Ethernetschnittstelle	Kabelgebunden, WLAN	
Pixelabstand	17 µm	12 µm	Ethernet-Stromversorgung	Spannungsversorgung über Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 3.	
Spektralbereich	7,5 – 14,0 µm		Ethernettyp	1000 Mbit/s	
Bildwiederholrate	30 Hz		Digitaler Eingang/Ausgang		
Bildgebung und optische Daten			Steckverbindertyp	M12 Stecker, 12-polig, A-codiert (geteilt mit externer Stromversorgung)	
Kamera-Blende (f/Nr.)	1.4		Digitaler E/A, Trennspannung	500 V eff.	
Optionen für das Sichtfeld des Objektivs	29°, 51°, 95°		Digitaleingang	2× über Optokoppler, Vin (niedrig) = 0 V bis 1,5 V, Vin (hoch) = 3 V bis 25 V	
Räumliche Auflösung (IFOV)	29°: 1.2 mrad/Pixel 51°: 2.1 mrad/Pixel 95°: 4.0 mrad/Pixel	29°: 0.84 mrad/Pixel 51°: 1.5 mrad/Pixel 95°: 2.9 mrad/Pixel	Digitalausgang	3× über Optokoppler, 0 V bis 48 V DC, max. 350 mA (gedrosselt auf 200 mA bei 60 °C). Solid-State-Relais über Optokoppler, 1x fest als Fehlerausgang (NC)	
Objektivtyp	Fixiert, kann nicht geändert werden		Stromversorgung		
Fokus	Einstellbar mit mitgeliefertem Fokuswerkzeug		Konfiguration	PoE oder Extern	
Mindestfokusabstand	29°: 0,25 m/51°: 0,2 m/95°: 0,1 m		Steckverbindertyp	M12 Stecker, 12-polig, A-codiert (geteilt mit digitalem E/A)	
Visuelle Kamera	Serienmäßig		Externe Stromversorgung	24/48 V DC, max. 8 W	
Auflösung visuelles Bild	1280 × 960		Stromverbrauch	7,5 W bei 24 V DC typisch, 7,8 W bei 48 V DC typisch	
Messung			Gewicht und Abmessungen		
Objekttemperaturbereich	-20 °C bis 175 °C (-4 °F bis 347 °F) 175 °C bis 1.000 °C (347 °F bis 1.832 °F)	-20 °C bis 175 °C (-4 °F bis 347 °F) -20 °C bis 250 °C (-4 °F bis 482 °F) 175 °C bis 1.000 °C (347 °F bis 1.832 °F)	Abmessungen (L × B × H)	107 X 67 X 57 mm mm, ohne untere Kühlplatte	
Messgenauigkeit	±2 °C oder ±2 % des Ablesewerts bei Umgebungstemperaturen von 15 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen über 0 °C		Gehäusematerial	Aluminium	
Bildarstellung			Stativbefestigung	1/4-20 UNC Tiefe 7 mm + Ø5 Tiefe 2,7 mm	
Digitale Daten	Über Workstation, auf der die mitgelieferte Research Studio Software ausgeführt wird		Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads	Basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit	
Digitale Datenstream	Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), WLAN		Korrosion	ISO 12944 C4 G oder H; EN60068-2-11	
Befehl und Steuerung	Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), WLAN		Schutzart Gehäuse	IEC 60529, IP66	
Dynamikbereich	16 Bit		Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung)	IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchtigkeit, 25 °C bis 40 °C/2 Zyklen EN60068-2-38	
Bildmodi in Research Studio Software			Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 50 °C, Kühlplatte inklusive. Maximale Temperatur des Kameragehäuses: 65 °C	
Infrarot	Radiometrische Bilder		Wi-Fi-Funk-Spektrum	FCC 47 CFR Teil 15 Klasse C (2,4 GHz Band US), FCC 47 CFR Teil 15 Klasse E (5 GHz Band US), RSS-247 (2,4 GHz und 5 GHz Band Kanada), ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2,4 GHz Band EU) ETSI EN 301 893 V2.1.1 (5 GHz Band EU)	
Visuell	Nicht-radiometrisch		Stöße	IEC 60068-2-27, 25 g	
Display	Nicht-radiometrisch, in Software ausgewählt (Wärmebildtechnik, MSX®, visuell, FSX)		Vibrationsalarm	IEC 60068-2-6, 0,15 mm bei 10 Hz bis 58 Hz und 2 g bei 58 Hz bis 500 Hz, sinusförmig, IEC 61373 Cat 1 (Bahnanwendungen)	
WLAN					
Steckverbindertyp	RP-SMA, Buchse				
Standard	IEEE802.11a/b/g/n				
Anschlüsse	Peer-to-Peer (ad hoc) oder Infrastruktur (Netzwerk)				

Eine Auflistung aller technischen Daten finden Sie unter flir.com/A50-A70-science

WILSONVILLE
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA
PH: +1 866.477.3687

NASHUA
9 Townsend West
Sorocaba, NH 03063
USA
PH: +1 866.477.3687

LATEINAMERIKA
Av. Antonio Bardella, 320
Sorocaba, SP 18085-852
Brasilien
PH: +55 15 3238 8070

KANADA
3430 South Service Road, Suite 103
Burlington, ON L7N 3J5
Kanada
PH: +1 800.613.0507

For more information visit:
www.flir.com/A50-A70-science

Imagery for illustration purposes only. Specifications are subject to change without notice. ©2024 Teledyne FLIR LLC. All rights reserved.
20-0459-INS 12/2024 rev2